

2025 年 1 月吉日

御 得 意 様 各位

無料 Web セミナー

電子産業の今を斬る！

半導体・プリント基板の表面処理の技術課題に対するメルテックスの取組み

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、1 月 16 日に Web セミナーを実施する運びとなりました。

開催概要やご参加の方法は下記の通りとなります。

【開催概要】

昨今、急速に進化している AI などの情報・コミュニケーション技術の発展を支えるプリント配線板やパッケージ基板、およびチップレット実装を実現する上で欠かせないドライフィルムレジストの課題について解説し、最後に課題解決のためのドライフィルムレジストはく離剤についてご説明いたします。

開 催 日：2025 年 1 月 16 日（木）

時 間：11:00～ 11:30（約 30 分）

※日本時間

費 用：無料

形 式：Web セミナー（Zoom 使用）

注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

【お申込み方法】

下記リンク先のお申込みフォームよりご登録ください。

<https://www.meltex.com/registration.html>

注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

なお、Web セミナーや、その他弊社製品についてのご質問がございましたら、下記のお問合せフォームよりお気軽にお問い合わせください。

■お問合せフォーム

<https://www.meltex.com/contact.html>

今後ともよろしくお願いいたします。

